

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202410-059

华平信息技术股份有限公司 关于公司进行债权债务重组的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为有效解决应收账款的债务问题，正在持续推进债权债务重组工作。2024年10月18日，公司召开第五届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于公司进行债权债务重组的议案》，现将有关情况公告如下：

一、债权债务重组概述

公司及公司子公司铜仁华平信息技术有限公司（以下简称“铜仁华平”）于2014年10月至2018年6月期间，与贵州铜仁高新技术产业开发区管理委员会签订了铜仁市高新区城市报警与监控系统建设采购、运维与服务合同、铜仁市高新区城市报警与监控系统建设采购、运维与服务二期合同、铜仁市高新区城市报警与监控系统平台扩容及改造合同、铜仁市高新区城市报警与监控系统前端二十个点位建设合同、高新区智能零发案小区建设合同、高新区天网一期14套视频监控迁改补偿协议。经结算，项目合同实施总金额为13,330,000元，截止2024年9月30日，铜仁高新技术产业开发区管委会累计支付项目款3,254,000元，剩余未支付项目款10,076,000元。

公司基于与客户多年良好的合作基础以及未来长期持续的合作，同时考虑客户资金状况和公司的资金压力，本着持续合作的原则，为加快公司应收账款回收，防范经营风险，落实双方往来款项的债务偿付问题，经双方充分沟通，达成相关协议。

上述债权债务重组事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、债权债务重组对方的基本情况

公司拟实施债务重组的交易对方为铜仁高新技术产业开发区平安建设中心，为贵州铜仁高新技术产业开发区管理委员会下属单位，贵州铜仁高新技术产业开发区管理委员会已授权铜仁高新技术产业开发区平安建设中心全权处理本次债务重组相关事宜。上述交易对方不存在与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，也不存在其他可能或已经

造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、债务重组方案及内容

经双方友好协商，铜仁华平拟与铜仁高新技术产业开发区平安建设中心签订《债权解除协议》。主要内容如下：铜仁华平同意折减未支付项目款10,076,000元的50.3%即5,076,000元，最终确定折减后剩余需支付项目款为5,000,000元。铜仁高新技术产业开发区平安建设中心承诺在2024年10月31日前全额支付给公司。

四、本次债务重组对公司的影响

本次债权债务重组事项能否顺利完成尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。若债权债务重组顺利进行，预计对公司2024年度净利润影响金额为2,947,300元（具体会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准），为累计已计提坏账准备的转回及相关费用。

五、备查文件

- 1、《第五届董事会第三十四次（临时）会议决议》；
- 2、《项目工程合同》；
- 3、《债权解除协议》。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2024年10月18日